



Digia julkistaa Texas Instruments OMAP™ -prosessoriarkkitehtuuria tukevat ohjelmistoratkaisut Symbian-älypuhelinten valmistajille

[Lehdistötiedote, Cannes, 23. helmikuuta 2004] – **Digia Inc (Digia), johtava Symbian™ OS –pohjaisten ohjelmistointegraatiopalvelujen tuottaja, julkisti tänään älypuhelinohjelmistotarjonnan, joka tukee Texas Instrumentsin (TI) OMAP -sovellusprosessoreita.**

Julkistettu älypuhelinohjelmistotarjonta perustuu Digian älypuhelinten sopimussuunnittelu-, koulutus- ja konsulttipalveluihin ja sitä täydentävät Digian Symbian OS -ohjelmistoratkaisut. Texas Instruments ja Nokia tukevat näitä ohjelmistoratkaisuja. Tällä tarjonnalla on tärkeä rooli Digian matkapuhelinvalmistaja-asiakkaille tuoden optimoitua markkinoilletuloetua ja korkealaatuisia ratkaisuja älypuhelinten kehitykseen.

Osana Symbian-älypuhelinten kehitystä tukevaa kokonaisohjelmistovalikoimaansa Digia julkisti tänään Digia®TSY:n. Se on korkealaatuinen puhelinviestintäsovellus ja varmistuspaketti, joka perustuu Digia®QualityKit-sarjaan mahdollistaa optimoidun puhelinteknologian integroinnin Symbian käyttöjärjestelmään. Digia®TSY on yhteensopiva Series 60 –käyttöliittymäympäristön kanssa ja tarjoaa merkittävän markkinoilletuloedun Symbian OS -matkapuhelimia kehittäville valmistajille. Digia®TSY tukee TI:n 2.5G- ja 3G-verkkojen modeemitekniikoita ja siinä on edistysellinen, erityisesti AT-komentoja käyttäville modeemeille suunniteltu arkkitehtuuri, joka takaa korkean suorituskyvyn ja laadun älypuhelinten koko integraatiovaiheen ajan.

Symbian Competence Centerinä, Series 60 Competence Centerinä ja TI OMAP teknologiakeskuksena Digia tukee TI:n tarjontaa toimimalla kokonaisohjelmistoratkaisujen toimittajana yhteisille matkapuhelinvalmistaja-asiakkaille.

Jari Mielonen, Digian toimitusjohtaja kertoo: "Digian kokonaisohjelmistotarjonta tukee matkapuhelinten valmistajia tuotteen koko eliniän ajan. Maailman johtavana älypuhelinohjelmistojen integraattorina Digia osoittaa Symbian- ja Series 60 -asiantuntemuksensa tuottamalla Digia®TSY:n kaltaisia ohjelmistoratkaisuja, joiden suorituskyky ja laatu on optimoitu - arvostamme yhteistyötä TI:n kanssa." **Inka Luotola**, myynti- ja markkinointijohtaja jatkaa: "Yhteistyömme TI:n kanssa vahvistaa kykyämme tukea asiakkaitamme menestyksekkään tuotevalikoiman luomisessa sekä optimoidun markkinoilletulon ja kustannusten, korkealaatuisuuden ja yhteensopivuuden sekä merkkiä vahvistavan loppukäyttäjäkokemuksen varmistamisessa.

Paul Werb, Cellular Systems Marketing Director, Texas Instruments kertoo: "Digia on TI:n Independent OMAP Technology Center –verkoston arvostettu jäsen sen perustamisesta lähtien. Digian älypuhelinohjelmistotarjontaan kuuluvien Digia®TSY ja Digia®QualityKit –ohjelmistojen julkistus edistää OMAP-sovellussuorittimien ja Symbian-älypuhelintekniikan kehitystä, mistä on etua kaikille matkapuhelinvalmistajille."

Lisätietoja Digialla antaa:

Jari Mielonen, toimitusjohtaja
Puh. +358 40 7038 383, e-mail: jari.mielonen@digia.com

Inka Luotola, myynti- ja markkinointijohtaja, Digia Oy
Puh. +358 40 5040 605, e-mail: inka.luotola@digia.com

Tietoja Digia

Digia on maailman johtavia älypuhelinjärjestelmien kehittäjiä, joka tarjoaa tuotteita ja palveluja matkapuhelin- ja laitevalmistajille sekä palveluntarjoajille kaikkialla maailmassa. Digia tarjoaa



asiakkailleen korkealaatuisia sopimussuunnittelupalveluja ja teknologiaratkaisuja älypuhelimia varten sekä ohjelmistojen suunnittelu- ja kehityspalveluja. Digia rakentaa langatonta tulevaisuutta yhdessä yritykseen sijoittaneiden yhtiöiden kanssa. Näitä ovat mm. Bayview 2000, Cisco Systems, Ekvitec Partners, General Electric, Intel, Investor AB, TeliaSonera ja Sony. Lisätietoa: www.digia.com

© Digia ja Digia-pohjaiset merkit ja logot ovat Digian rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut mainitut tavaramerkit ovat kukin omistajansa omaisuutta.